【公報種別】特許法第１７条の２の規定による補正の掲載
【部門区分】第７部門第３区分
【発行日】平成28年3月31日(2016.3.31)

【公開番号】特開2014-158189(P2014-158189A)
【公開日】平成26年8月28日(2014.8.28)
【年通号数】公開・登録公報2014-046
【出願番号】特願2013-28430(P2013-28430)
【国際特許分類】
Ｈ０１Ｐ　1/00　(2006.01)
Ｈ０１Ｌ　31/02　(2006.01)
【ＦＩ】
Ｈ０１Ｐ　1/00　Ｚ
Ｈ０１Ｌ　31/02　Ａ

【手続補正書】
【提出日】平成28年2月15日(2016.2.15)
【手続補正１】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
導体上に設けられた絶縁体と、
前記絶縁体上に設けられた配線からなる第１のマイクロストリップラインと、
前記配線の一端と接続され、前記配線の一端側でバイパスコンデンサを備えた定電源と接続される電源ピンと、
前記導体と接続される接地ピンと、
前記導体上に設けられた絶縁材料からなるキャリアと、
前記キャリア上に設けられた信号配線からなる第２のマイクロストリップラインと、
前記キャリア上に設けられ、カソードが前記配線の他端と接続され、アノードが前記信号配線と接続されてなる光素子と、を備える光デバイス。
【請求項２】
前記光素子のアノードは、前記キャリアの表面に設けられた接地パターンと接続されてなり、
前記接地パターンは、前記キャリアに設けられたビア配線によって、筐体と電気的に接続されてなることを特徴とする請求項１記載の光デバイス。